This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

02-027776

(43)Date of publication of application: 30.01.1990

(51)Int.CI.

H01L 31/09 G01T 3/08

(21)Application number: 63-176415

(71)Applicant:

FUJI ELECTRIC CO LTD

(22)Date of filing:

15.07.1988

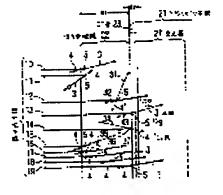
(72)Inventor:

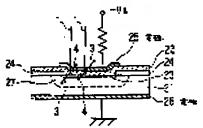
SATO NORITADA

(54) SEMICONDUCTOR NEUTRON BEAM DETECTOR

PURPOSE: To effectively utilize generated a-ray or 7Li nuclei to generate electron-hole pairs by reducing the thickness of a boron film containing concentrated isotope 10B on an N-type semiconductor substrate thinner than the pass length in the boron film of the a-ray.

CONSTITUTION: An N-type semiconductor substrate 21 is covered with a boron film 22 containing concentrated isotope 10B. In a neutron beam detector having a P-type doping layer 23a under the film 22, the thickness of the film 22 is thinner than the pass length in the boron film of the a-ray. The pass length of the a-ray in the film 22 is approx. 4.4 μ m, the pass length of 7Li nuclei is approx. 1.4µm extremely short. Accordingly, if the film 22 is excessively thick, the a-ray and 7Li nuclei generated near the surface of the boron film are merely absorbed into the boron film, and not arrived at a depleted layer 27. Then, if the thickness of the boron film is longer than the case of the 7Li and thinner than the pass length of the boron film of the a longer than the case of the 7Li nuclei, almost all of the a-ray flying at least to a depleted layer side contribute to the generation of electron-hole pairs, thereby improving neutron beam sensitivity.





LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

⑩日本國特許庁(JP)

血特許出題公開

◎ 公開特許公報(A) 平2-27776

@Int.Cl. 3

幾別紀号

庁内整理番号

個公開 平成2年(1990)1月30日

H 01 L 31/09 G 01 T 3/08

8406-2G

H 01 L 31/00

A

審査請求 未請求 請求項の数 1

(全4頁)

の希明の名称

半率体中性子線検出蓋子

②赞 箱 昭63-176415

黎出 题 昭83(1988)7月15日

包発明 者 佐

即

神奈川県川崎市川崎区田辺新田1番1号 富士電機株式会

社内

の出 顋 人 富士電機株式会社

神景川県川崎市川崎区田辺新田1番1号

明 耕 崔

1. 强别の名称 举福任中性子键校出案子

2.特許請求の顧問

1) a 影半郎体基体上に濃縮した同位元素 1* 8 を含む はう 常被膜が被害され、そのほう 黄被膜の下に p 形ドーピング 値を存するものにおいて、ほう 紫 被 楔の厚さが a 繰のほう 紫被 楔中での 飛根より 聊いことを告徴とする 半個体中性子維接出来子。

2. 発明の評細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は、熱中性子様が入射した原はう数の同 仮元素1°日との反応によって発生するの類を利用 する単導体中性子籍後出案子に関する。

(従来の技跡)

半部体政制競技出出予の原理は、pn接合や半部体ー金属ショットキー接合または単語晶学等体と非晶質学等体とのヘテロ接合等、いずれかの方法でダイオード領海を形成し、そのダイオードにはパイアス電圧を即加し、これによう半導体中に登乏運を終げ、この空泛層中に微楽した放射線に

より発生する電子・正孔好を電流パルスとしてカ ウントン検出するものである。

放射線でも、ま練、き線をよび1級は、 準導体型延慢内で直接電子・正孔対を生むさせる のでせのままで放射機の検出が可能である。これ に対して中性子様は電子や電子はのクーロン場での のの作用も反ぼさず、世代子線の検出とのの では、中性子の吸収はなって半線の検になる のでは、中性子の吸収はなど子がのかったが を表して、中性子の吸収がある。このではないの方 を表にませ、中性子の吸収反応によりの を発にませ、中性子の吸収反応によりで を発にませ、中性子の収減反応による方 を発にませ、を加減がまることによる方 を発にませ、を加減がまることによる方 として、正孔がを検知することによる方

七の其件的な例として、然中性子級に対して敗 乳筋固鎖の大きなほう葉の問位充準1・3を用い、 下記の式で示す反応に従って、然中性子級が入射 した版ほう葉から発生する α 額 ('fie) と 'L) 技を 後出する方法がある。

**8 + n - *Li + a (*#+) (1)

特開平2-27776(2)

新え図はこの方法を用いた、例えば砂切昭町-17177 特公特で公知の無中性予期検由者子の新風 構造と検出版理を示すもので、18シリコン基版 21の上断を検猟する攻断視機膜24の窓部に、例え 世 祥 胡 区 59 - 218732 号 公 報 、 妈 明 昭 59 - 219462 号 公報により公知のように、プラズマCVD旅で成 腹されたほう出放腹22が迸放し、その下にp・層 23が形成され、ほうお被膜22の上頭に双種25が、 益仮21ので如に報信26が設けられている。この業 子に近バイアスーV。を印加して空芝屋27が生じ た状態で熱中性子経」が隠割されると、ほう器強 服22亿台史九名19日台の明で(0天の中佐子無底以 反応が生じ、豆いに i40° をなして限水実験で示 ナの娘3次たは鉄線で示す?UI 旅4が空災縄27に 講達したとき電子一正礼好が生じ、これらが図示 していないは毎回路と針級回路を介して独出され

この岩子の中性子感度を高めるためには10式からわかるようにいらの量を高めればよい。 假紀公留で公知のブラズマ C V D 法で成譲したほう 異欲

内に連して生する電子一匹乳料の飲を多くしなければならない。

本発明の目的は、 a 終むよびで11 仮を多く発生させる手段はかりでなく、強生した a 知志るいはでし、彼を電子 - 圧孔対の生成のために有効に利用する半導体中性子級負出無子を提供することにある。

(異題を解決するための事務)

上記の課題の途吹のために、本強明は、 a 形字 基体毎年上に推婚した同位元素 ** B を含むほう案 被献が被着され、その故殿の下にり形ドーピング 匿を有する中性子領特出業子において、ほう業被 酸の厚さがα線のほう気被機中での発程より調い ものとする。

(作用)

ほう素被機中のは機の飛程は約4.4 m 、 1.1 枚の飛程は約1.4 m と極めて短いので、ほう素被難は用過ぎると、ほう素被膜の表面近鏡で生じたの彼とに」はは非にほう無被勝中に吸収され空差層に進しない。そこでほう素被機の即さを1.1 数の

製中のほう希祖虎は1.0 × 10 ** 駅子/ ごでほはほう 常温度の原子密度に近い他に進している。したがって、別の本出職人の特許出題に係る特別紹62 - 323240号公役羽神書に創取した過程** 3 を含むジボランガスよりほう競技順を厚く形以すれば第 値距の中性子線検測集子が供られる。

漢稿したい日を用いる方法としては、例えば、 独相したい日を含む溶液をシリコンウェハに則毛 で弦布したのち、熱処理をしてり n 接合を形成し、 (川式の反応を用いて熱中性子を検出する方法がほ。 カ. n a n a n d P. J. Jecarokにより 米国雑誌 1 R B trono. N S - 9, 403 (1962) 200 ページ、10 B をシ リコン基便要断にイオン性入技で植入したのち続 処理を抜して p n 接合を形成する方法が1. G. Gver disticall その値によりソ連筆語 Prib. Fokh, Ekap. ** No. 3. (1975) 81 ページに述べられている。

(発明が解決しようとする課題)

上記のような方法で"Bをおく含む被膜を形成し、(I) 式によるの観を多く発生させたふにさらに 歯膜を高めるためには、の線または"LI 核変乏運

場合より長いの籍のほう常規則の飛程より罪くすれば、少なくとも変差護健に飛ぶの縁のほとんどすべてが世子一匹礼封の出政に管与し、中性子領徴が向上する。

(実施例)

第1回は第2回に示したほう新被限22、p・ 原 23対よび空泛層27の部分拡大器で、ほう常被限22 体は、p・ 層23体4。の原存を解皮を含めた 一方、ほう常後随中でのの線2の限程を2...711 は4の現程を4、とする。

と反応した場合、《嫁るや*LI 抜 4 は、43.34 のようなほう環域関係に行くものを飲き、ほぼ[/2の選集で中佐子感度に寄与する。

上述の説明からわかるように、ほう武波四22のほかは、かは、かの級や *L1 独のほう宗被隣をかでの名々の形位は、15~19のような知恵の終中性子職がほう深複設22中の ** B 5 と反応しても、15~17により生ずるの網35、36、37のようにその被難中に吸収されるものがあり、中性子感应に张与するものは、被関22と平準弁器(42)との外間近後で ** B 5 と反応した約中性子練17~19に生ずるの対 3 と**E; は 1 に拠られるため中性子遊皮は低下する。

これらの事実を以下に改を頂いて制勢する。
(i) d . ゴ t . の場合

形みの、のほう 常被職に限計する中性子類の強武を (α (α / α · s) とすると、その被談中で発生する α 似と"() 核の 湿を順に辿する 倒数はそれぞれ () () - α · " ") であらわされる。ここで N はほう 対数的中の 1*8 の数。 σ は 1*6 の 数 監 新岡

して、中性子標準護源い仏を照射した時に得られた過度的果の例対比を示す。由親62が直線61と一致しない現由は、発生したの線や'() 技はある語 中で変差端に達することがよびの' 道23の不透慮 のほかほう 素被膜22の内部で生成したの線や') がにはほう景波膜が不然医となり、これらの不透 なと 通過したの 5 変 乏 優 に 速するため、 無 大出力 パルス 後 高 が 小 立く なる こと 、 そのほかに 確 本 か い れ 以 か る こと 、 その ほか に 確 本 か パルス 後 高 の み を 針 数 する こと な ど に よる。

第3回より、1°8を合むほう素複数の厚さd」と 為中性子製盤度の関係が明らかになり、最大動中 性子製態度はほう岩被膜の厚さd」がほう器被膜中 の中級の飛程 4」より薄いときに得られることが 制明した。

(契明の20以)

本発明によれば、 ** B を含むほう無被膜の厚さかほう無波験中の☆ 単の飛根を払えると熱中性子 は磁度が低下する事業に基づき、ほう栄養機の厚 すを☆緑の原程より薄くすることにより中性子派 様である。

図1. 51. の場合

個は、ままりの場合

然中性子様との反応によりほう素益限中で発生 し登泛層に連するの組および*L1 仮の倒数に、と れぞれ「。 ((1-o- "^^) - (!-o- "^^) - (

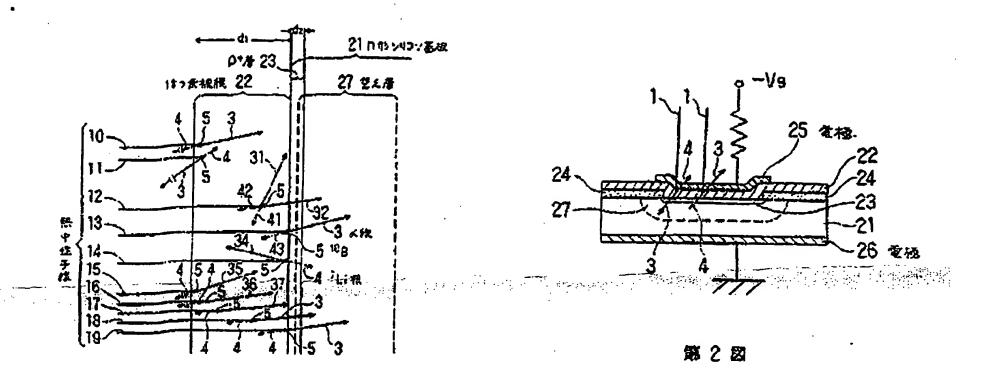
第3個の白城81以で、~1.4 mm、 5、~1.4 mm と仮定した時、上記(4)。 四、四の数値から計算した結果を示するので、複雑はほう素被機の選挙を示し、たて動は熱中性子線感覚の超対比を示す。 筋中性子線相対環境は41の道大と共に増するのの、その傾然は上記(4)。 四、四の条件で度わる。 曲線62は44の原みのほう常被数を形成した中性子級48の8以よチレンが連ばを介

度の高い検出本子を得ることができる。したかって、 従来のように不必要な尽い被膜を形成することがないので製造工程が短擔され、コストグウンが可提になった。また、本発明に基づくほう常数膜の最適厚みは、もちろんガスを用いた中性予検、出卵化例計数管の内壁に被握する場合にも関係に適用できる。本発明で得られた熱中性子級数出布子は、所定の形状のパラフェンなどを健子練を好する環境はとを疑合わせると軽量で小型の、 従来は不可能であった個人用の高限使中性子級後輩等理用線置計が容易に得られるようになった。

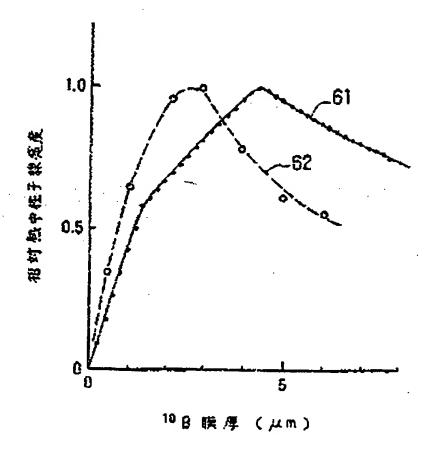
4. 関節の簡単な説明

第1回は本元明の一実施例における熱中性子経と、**Bとの反応発生部位付近を概念的に示す新通際、第2回は本発明の一実物研の検出業子の断原即、第3回はほう素放膜厚まと熱中性子細想食との関係を栄す機関である。

10~19: 熱中性子練、21: n 形シリコン基根、 22: ほう素被数、23: p * 層、25, 28: 環接、 27: 空走度、3: α 線、4: Li 波、5:1* B。



第1日



第3図